

**第四届PCB产学研协同创新大会**

**The Fourth Research Collaborative Innovation Conference on PCB**

**第二轮通知**

**各电路板及相关企事业单位：**

为全面贯彻党的二十大精神和广东省高质量发展大会“拼经济，再造新广东”的目标指引，促进大湾区平台建设，实施粤港澳深度合作，同时总结广东省印制电子电路产业技术创新联盟十多年来的经验，促进行业科技与技术创新，实现高质量可持续发展。广东省印制电子电路产业技术创新联盟（GDPCIA）、中国电子电路行业协会（CPCA）、广东省电路板行业协会（GPCA）/深圳市线路板行业协会（SPCA）联合广东工业大学（GDUT），拟于2023年3月17日（周五）在广东工业大学举办第四届PCB产学研协同创新大会。

本次大会将邀请国内外PCB制造领域专家学者，探讨疫情后的行业发展趋势、产学研合作方面的模式与经验。我们诚挚邀请PCB行业上下游的研发专家、技术高管、管理精英积极参与本次高峰论坛，与产业链上下游及全国高等院校精英深入交流，展示最新研究成果、探索技术前沿、促进产业链上下游协同创新，赋能PCB行业高质量可持续发展。

**【主办单位】**广东省印制电子电路产业技术创新联盟（GDPCIA）、中国电子电路行业协会（CPCA）、广东省电路板行业协会(GPCA) 、深圳市线路板行业协会(SPCA)、广东工业大学（GDUT）

**【承办单位】**广东工业大学（GDUT）

**【协办单位】**台湾电路板协会（TPCA）、香港线路板协会（HKPCA）、湖南省电子电路行业协会（HNPCA）、江西省电子电路行业协会（JXPCA）、珠海市电子电路行业协会（ZHPCA）、梅州市印制电路行业协会（MPCA）、重庆市电子电路制造行业协会（CQPCA）

**【时 间】**2023年3月17日（周五）9:00-20:30

**【地 点】**线下：广东工业大学大学城校区文化活动中心

线上：腾讯会议、钉钉直播

**腾讯会议号：**202-501-309

**会议链接：**<https://meeting.tencent.com/dm/MTRg6hU0obvn>

**钉钉会议号：**661 168 70835

**会议链接：**<https://meeting.dingtalk.com/j/Tv63KVvoRzX>

**【校内会务联系】**冯 瑶 15361768696 [2521159241@qq.com](mailto:2521159241@qq.com)

**【会议议程】**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **大会议程** | | | | |
| 9:00-9:30 | 与会嘉宾签到（文化活动中心） | | | |
| 时间 | 议程 | 报告人 | | 主持人 |
| 9:30-9:40 | 领导致词 | | | 陈世荣  GPCA常务副秘书长 |
| 9:40-10:10 | 特邀报告：2023年第一季度全球、国内电路板状况和2023年预测 | 美国Prismark/姜旭高博士（线上） | |
| 10:10-10:40 | 特邀报告：先进封装基板及标准制定推动行业创新发展 | 中国电子科技集团公司第十五研究所/陈长生主任 | |
| 10:40-10:55 | 合影/茶歇 | | | |
| 10:55-11:25 | 特邀报告：全球半导体未来趋势和IC产业对应解决方案 | 广工集成电路学院/刘远副院长 | | 陈世荣  GPCA常务副秘书长 |
| 11:25-11:50 | 特邀报告：面向通讯和新能源需求的高可靠PCB分析评价技术 | 赛宝实验室/罗道军主任 | |
| 11:50-12:15 | 特邀报告：从东西方技术脱钩对国产pcb的挑战和期望 | | 华为/谢华治部长 |
| 12:15-13:30 | 午餐 | | | |
| 13:30-14:00 | 圆桌论坛：产学研与技术创新促进高质量发展 | | 广工王成勇副校长、大族数控广合科技、生益电子、生益科技、鹏鼎控股、广工集成电路学院 、TPCA学院委员会 | 项百春  GPCA副秘书长  郑李娟  广工机电学院副院长 |
| 14:00-14:20 | 大会报告：产学研经验分享 | | TPCA学院委员会主任  简祯祈/大量科技 |
| 14:20-14:40 | 电路板产业学院工作进展报告 | | 广工机电学院/郑李娟副院长 |
| 14:40-15:00 | PCB工程技术中心技术创新与人才培养进展 | | 广东工业大学轻工化工学院/郝志峰教授 |
| 15:00-15:20 | 签约仪式 | | |
| 15:20-15:35 | 技术论坛：生益科技国家级研发平台管理 | | 生益科技/刘潜发主任 |
| 15:35-15:50 | 技术论坛：高端电路板基材的未来发展趋势 | | 世强/李亚平 |
| 15:50-16:05 | 技术论坛：不溶性阳极溶铜电镀工艺应用 | | 正天伟科技/许永章研发总监 |
| 16:05-16:20 | 技术论坛：创新型PCB钻孔工序智能化解决方案 | | 大族数控/黄超 |
| 16:20-16:35 | 技术论坛：设备研发与管理 | | 东威科技/王乐群工艺经理 |
| 16:35-16:45 | 茶歇 | | |
| 16:45-17:00 | 技术论坛：高端PCB刀具研发与应用 | | 金洲精工/付连宇技术总监 |
| 17:00-17:15 | 技术论坛：关于PCB微钻针刃面研磨技术的研究 | | 鼎泰高科/黄春雷项目经理 |
| 17:15-17:30 | 技术论坛：微波系统印制电路板研发 | | 中电科普天科技/关志锋高级经理 |
| 17:30-17:40 | **王成勇副校长总结发言** | | | |
| 17:40-18:40 | **实验室参观（高性能工具全国重点实验室/ PCB学院实验室/柔性板材料研发实验室）** | | | |
| 晚宴（雅乐轩酒店） | | | | |

**报名回执**

公司名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 联络人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **姓名** | **职位** | **手机** | **实验室参观** | **用餐** | **车牌号** |
| 1 |  |  |  | **□参观 □不参观** | **□午餐 □晚宴** |  |
| 2 |  |  |  | **□参观 □不参观** | **□午餐 □晚宴** |  |
| 备注：参加请打“**√**”、不参加请打“**×**”；请3月10日前E-mail：spca01@spca.org.cn | | | | | | |

**会务联系方法：**

联络人：钟银环 13922893863 0755-86605586 [spca@spca.org.cn](mailto:spca@spca.org.cn)

张彩红 13828825146 0755-26054733 [spca01@spca.org.cn](mailto:spca01@spca.org.cn)

张检秀 13922893892 0755-26054733 [lucy@spca.org.cn](mailto:lucy@spca.org.cn)

林雪妮 13692250807 0755-26054733 [lxn@spca.org.cn](mailto:lxn@spca.org.cn)

**住宿：**

**广州大学城雅乐轩酒店**

**联系人：邓雅文 电话：18926222648**

**报“广东工业大学产学研会议”可享受协议价：大床房448元/晚/间（含单早），双床房518元/晚/间（含双早）。**

**欢迎赞助**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **赞助项目** | **赞助内容** | **赞助金额** |
| **第四届PCB产学研协同创新创新大会** | 1、背景墙列名；  2、微信公众号报道中列名；  3、易拉宝展示（企业自带）。  4、企业宣传册  5、企业视频宣传 | A、5000元~10000元，  享有权益（1～3） |
| B、15000元，  享有权益（1～4） |
| C、30000 元，  享有权益（1-5） |

**赞助回执**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** |  | | | | |
| **联系人** |  | **手机号码** |  | **赞助金额** |  |

**银行帐号：**

开户名：广东省电路板行业协会 账 号：3371 20100 10020 2154 开户行：兴业银行深圳南山支行